

## 國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號

機關傳真：29387749

承辦人：陳瑞英

聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年3月16日

發文字號：政研發字第1070007380號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：科技部函、構想書、計畫徵求說明、徵求公告

主旨：科技部工程司推動107年度「積層製造(數位製造)產業應用研究專案計畫」，科技部構想申請書截止收件時間至107年4月23日(星期一)止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

一、依科技部107年3月13日科部工字第1070018269號函辦理。

二、本計畫屬「智慧機械」推動之旗艦計畫，重點在於挑選政府推動之5+2產業或相關產品，運用積層製造之空孔輕量化、客製化、高彈性自動化等優勢，積極發展相關之設備系統、製程、材料及軟體，並以產業創新(Spin-in)、新創事業(Spin-off)或組成產學(研)合作聯盟為最終目標。

三、計畫申請重點提醒：

(一) 計畫開始執行自107年08月01日起，每件計畫每年申請金額以900萬元為上限。

(二) 以符合計畫目標的跨領域整合型三年期計畫為限，依審查結果評定三年或逐年核定。

(三) 本計畫申請及審查包含「構想書」及「計畫書」兩階段：

1、構想書：由總主持人彙整各分項計畫提交整體計畫構想書(不含教授基本資料頁，計畫構想書不得超過12頁)，於旨揭期限前將pdf電子檔以email方式寄至江孟珊小姐信箱 (msjiang@most.gov.tw)，

並去電(02-2737-7285)確認。

2、計畫書：通過構想書審查者，可提正式計畫書。計畫書須整合至少三個分項計畫包括設備系統(可自行開發設備或使用既有設備，如國研院儀科中心本專案計畫的共用設備平台)、材料、軟體等，由總主持人彙整為一份計畫書，須於107年6月19日(星期二)下午5時前於科技部專題研究計畫申請系統提出申請。線上完成送出後，請所屬單位於次日中午前將申請名冊送達研發處，俾利備函彙送科技部提出申請。

四、本計畫徵求訊息請逕至科技部網站 (<http://www.most.gov.tw/>) -動態資訊(計畫徵求)或工程司網站 (<https://www.most.gov.tw/eng/ch>) -公告事項下載參閱。

五、計畫申請如有疑慮，請洽科技部郭天舜科長，電話：(02)2737-7285；有關係統操作問題，請洽科技部資訊系統服務專線，電話：0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：本校各院、所、系、中心

副本：研究發展處

校長 周 行 一